

Wärmeleitpaste

Paste 8701

- **silikon- und lösemittelfreie Wärmeleitpaste**
- **1 Komponente**
- **CMR-frei ***
- **elektrisch isolierend**
- **keine metallischen Füllstoffe**
- **exzellente Wärmeleitfähigkeit**
- **hohe Langzeitstabilität**
- **sehr gute Kriecheigenschaften**
- **Anwendungsfelder: Ideal für unterschiedliche Kühlaufgaben,**
- **verbessert den Wärmeübergang**

* nicht CMR-kennzeichnungspflichtig gemäß Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes

Eigenschaften und Verarbeitung:

Typ/ Art:	Nicht aushärtende und nicht eintrocknende Paste	
Viskosität (22 °C):	Paste 8701	100'000 – 150'000 mPa·s
Dichte (22 °C):	Paste 8701	2.25 – 2.55 g/cm ³
Farbe:	Natur (creme) oder auf Anfrage	
Haltbarkeit:	Im verschlossenen Originalgebinde bei trockener und kühler Lagerung (15°C bis 25°C) 6 Monate haltbar	

Formstoffdaten:

Wärmeleitfähigkeit:	1.2 W/(m·K)	DIN EN ISO 22007
Temperatureinsatzbereich:	Von -60 °C bis +140 °C	

Elektrische Eigenschaften:

Durchschlagsfestigkeit:	25 kV/mm	IEC 60243-1, VDE 0303, TI.2
Spez. Durchgangswiderstand:	10 ¹⁶ Ω·cm (23 °C/ 50 % r.F.)	IEC 60243-1, VDE0303, TI.30

Anwendungstechnische Beratung erteilen wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere im Zusammenhang mit unseren Produkten stehenden Beratungsleistungen, deren Verarbeitung sowie der Eigenschaften werden unverbindlich erbracht. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

TDS_8701_d/PC/15.08.2023